

パワーデバイス熱抵抗 θ_{JC} の抽出手法の検証

篠田 卓也*

Verification for Power Device of Thermal Resistance θ_{JC}

Takuya SHINODA*

* 株式会社デンソー基盤ハードウェア開発部第1ハードPF開発室 (〒488-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1)

*Basis Electronics R&D Division, DENSO CORPORATION (1-1 Showa-cho, Kariya-chi, Aichi 488-8661)